

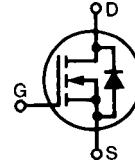
HiPerFET™ Power MOSFETs

IXFH/IXFM42N20
IXFH/IXFM/IXFT50N20
IXFH/IXFT58N20

N-Channel Enhancement Mode
High dv/dt, Low t_{rr} , HDMOS™ Family

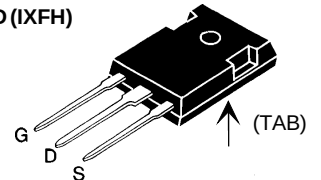
V_{DSS}	I_{D25}	$R_{DS(on)}$
200 V	42 A	60mΩ
200 V	50 A	45mΩ
200 V	58 A	40mΩ

$$t_{rr} \leq 200 \text{ ns}$$

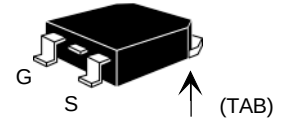


Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
V_{DSS}	$T_J = 25^\circ\text{C}$ to 150°C	200	V
V_{DGR}	$T_J = 25^\circ\text{C}$ to 150°C ; $R_{GS} = 1 \text{ M}\Omega$	200	V
V_{GS}	Continuous	± 20	V
V_{GSM}	Transient	± 30	V
I_{D25}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	42N20	42 A
		50N20	50 A
		58N20	58 A
I_{DM}	$T_C = 25^\circ\text{C}$, pulse width limited by T_{JM}	42N20	168 A
		50N20	200 A
		58N20	232 A
I_{AR}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	42N20	42 A
		50N20	50 A
		58N20	58 A
E_{AR}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	30	mJ
dv/dt	$I_S \leq I_{DM}$, $di/dt \leq 100 \text{ A}/\mu\text{s}$, $V_{DD} \leq V_{DSS}$, $T_J \leq 150^\circ\text{C}$, $R_G = 2 \Omega$	5	V/ns
P_D	$T_C = 25^\circ\text{C}$	300	W
T_J		-55 ... +150	$^\circ\text{C}$
T_{JM}		150	$^\circ\text{C}$
T_{stg}		-55 ... +150	$^\circ\text{C}$
T_L	1.6 mm (0.062 in.) from case for 10 s	300	$^\circ\text{C}$
M_d	Mounting torque	1.13/10	Nm/lb.in.
Weight		TO-204 = 18 g, TO-247 = 6 g	

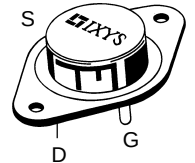
TO-247 AD (IXFH)



TO-268 (D3) Case Style



TO-204 AE (IXFM)



G = Gate,
S = Source,

D = Drain,
TAB = Drain

Features

- International standard packages
- Low $R_{DS(on)}$ HDMOS™ process
- Rugged polysilicon gate cell structure
- Unclamped Inductive Switching (UIS) rated
- Low package inductance
 - easy to drive and to protect
- Fast intrinsic Rectifier

Applications

- DC-DC converters
- Synchronous rectification
- Battery chargers
- Switched-mode and resonant-mode power supplies
- DC choppers
- AC motor control
- Temperature and lighting controls
- Low voltage relays

Advantages

- Easy to mount with 1 screw (TO-247) (isolated mounting screw hole)
- High power surface mountable package
- High power density

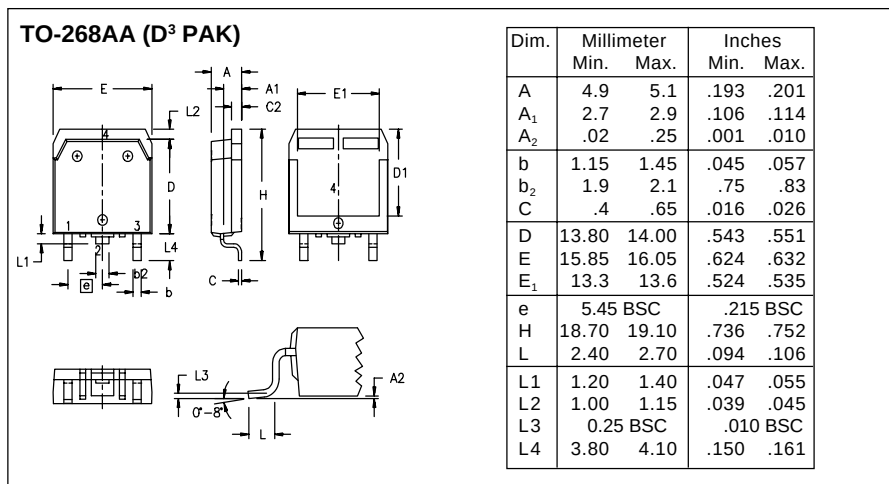
Symbol	Test Conditions	Characteristic Values ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)		
		min.	typ.	max.
V_{DSS}	$V_{GS} = 0 \text{ V}$, $I_D = 250 \mu\text{A}$	200		V
$V_{GS(th)}$	$V_{DS} = V_{GS}$, $I_D = 4 \text{ mA}$	2		V
I_{GSS}	$V_{GS} = \pm 20 \text{ V}_{DC}$, $V_{DS} = 0$			$\pm 100 \text{ nA}$
I_{DSS}	$V_{DS} = 0.8 \cdot V_{DSS}$	$T_J = 25^\circ\text{C}$		200 μA
	$V_{GS} = 0 \text{ V}$	$T_J = 125^\circ\text{C}$		1 mA

IXYS reserves the right to change limits, test conditions, and dimensions.

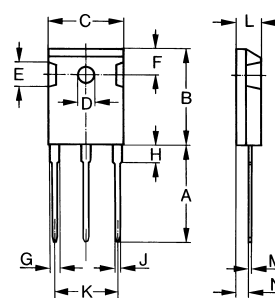
91522H (2/98)

Symbol (T _J = 25°C, unless otherwise specified)	Test Conditions	Characteristic Values			
		Min.	Typ.	Max.	
R_{DS(on)}	V _{GS} = 10 V, I _D = 0.5 I _{D25} 42N20 50N20 58N20 Pulse test, t ≤ 300 μs, duty cycle d ≤ 2 %			0.060 Ω 0.045 Ω 0.040 Ω	
g_{fs}	V _{DS} = 10 V; I _D = 0.5 I _{D25} , pulse test	20	32	S	
C_{iss} C_{oss} C_{rss}	} V _{GS} = 0 V, V _{DS} = 25 V, f = 1 MHz		4400	pF	
				800	pF
				285	pF
t_{d(on)} t_r t_{d(off)} t_f	} V _{GS} = 10 V, V _{DS} = 0.5 V _{DSS} , I _D = 0.5 I _{D25} R _G = 1 Ω (External)		18	25 ns	
				15	20 ns
				72	90 ns
				16	25 ns
Q_{g(on)} Q_{gs} Q_{gd}	} V _{GS} = 10 V, V _{DS} = 0.5 V _{DSS} , I _D = 0.5 I _{D25}		190	220 nC	
				35	50 nC
				95	110 nC
R_{thJC} R_{thCK}	(TO-247 and TO-204 Case styles)		0.25	0.42 K/W K/W	

Source-Drain Diode		Characteristic Values (T _j = 25°C, unless otherwise specified)			
Symbol	Test Conditions		Min.	Typ.	Max.
I _S	V _{GS} = 0 V	42N20			42 A
		50N20			50 A
		58N20			58 A
I _{SM}	Repetitive; pulse width limited by T _{JM}	42N20			168 A
		50N20			200 A
		58N20			232 A
V _{SD}	I _F = I _S , V _{GS} = 0 V, Pulse test, t ≤ 300 μs, duty cycle d ≤ 2 %				1.5 V
t _{rr}	I_F = 25A, -di/dt = 100 A/μs, V_R = 100 V	T _j = 25°C			200 ns
		T _j = 125°C			300 ns
Q _{RM}		T _j = 25°C	1.5		μC
		T _j = 125°C	2.6		μC
I _{RM}		T _j = 25°C	19		A
	T _j = 125°C	23		A	

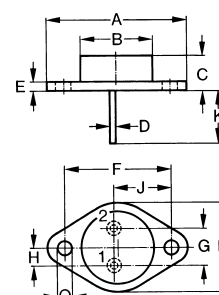


TO-247 AD (IXFH) Outline



Dim.	Millimeter		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	19.81	20.32	0.780	0.800
B	20.80	21.46	0.819	0.845
C	15.75	16.26	0.610	0.640
D	3.55	3.65	0.140	0.144
E	4.32	5.49	0.170	0.216
F	5.4	6.2	0.212	0.244
G	1.65	2.13	0.065	0.084
H	-	4.5	-	0.177
J	1.0	1.4	0.040	0.055
K	10.8	11.0	0.426	0.433
L	4.7	5.3	0.185	0.209
M	0.4	0.8	0.016	0.031
N	1.5	2.49	0.087	0.102

TO-204 AE (IXFM) Outline



Dim.	Millimeter		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	38.61	39.12	1.520	1.540
B	-	22.22	-	0.875
C	6.40	11.40	0.252	0.449
D	1.45	1.60	0.057	0.063
E	1.52	3.43	0.060	0.135
F	30.15	BSC	1.187	BSC
G	10.67	11.17	0.420	0.440
H	5.21	5.71	0.205	0.225
J	16.64	17.14	0.655	0.675
K	11.18	12.19	0.440	0.480
Q	3.84	4.19	0.151	0.165
R	25.16	26.66	0.991	1.050

Min. Recommended Footprint

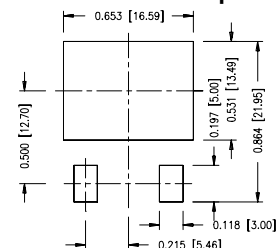


Fig. 1 Output Characteristics

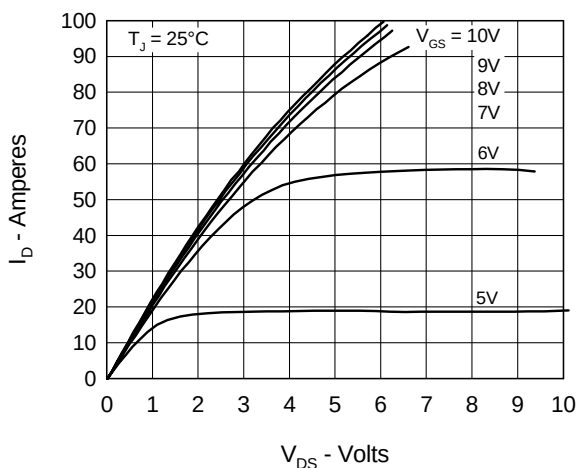


Fig. 2 Input Admittance

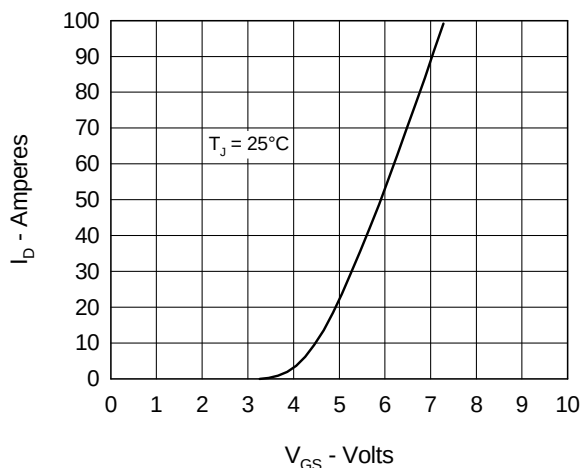
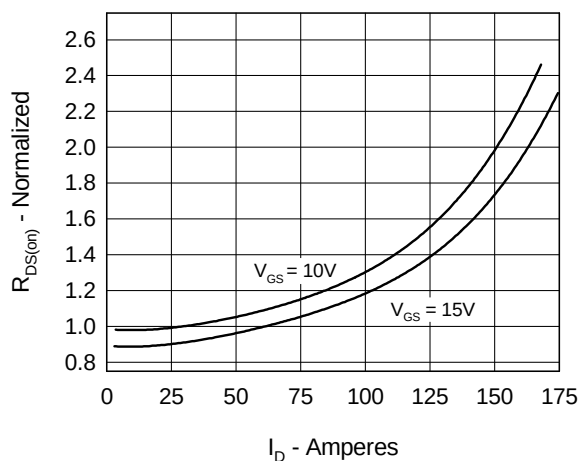

Fig. 3 $R_{DS(on)}$ vs. Drain Current


Fig. 4 Temperature Dependence of Drain to Source Resistance

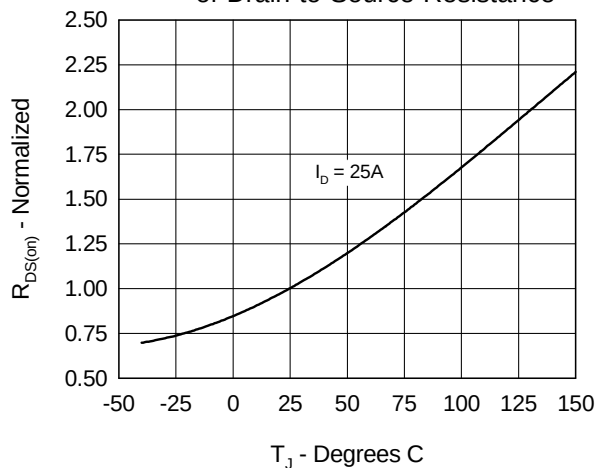


Fig. 5 Drain Current vs. Case Temperature

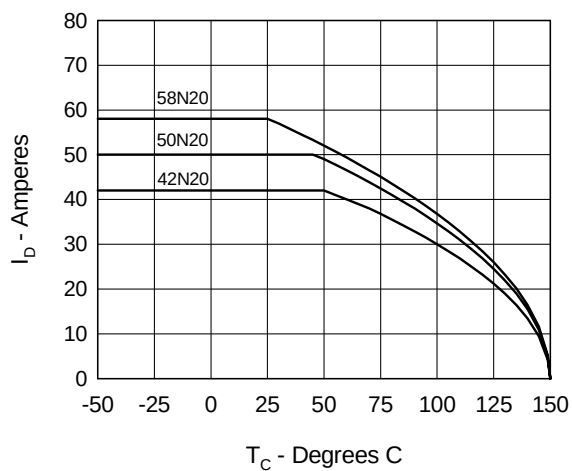


Fig. 6 Temperature Dependence of Breakdown and Threshold Voltage

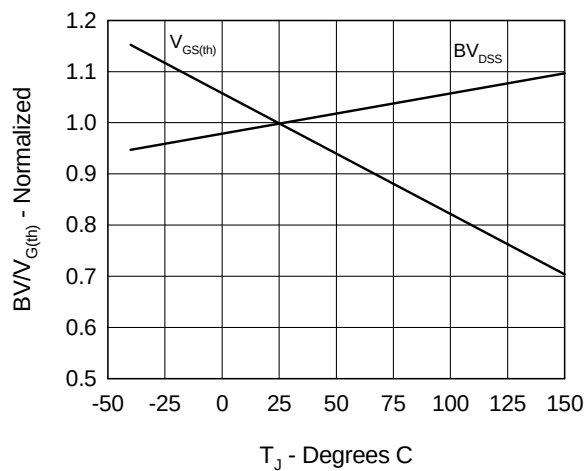


Fig.7 Gate Charge Characteristic Curve

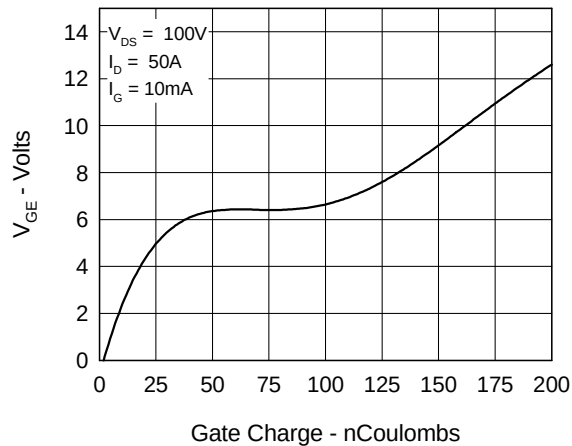


Fig.8 Forward Bias Safe Operating Area

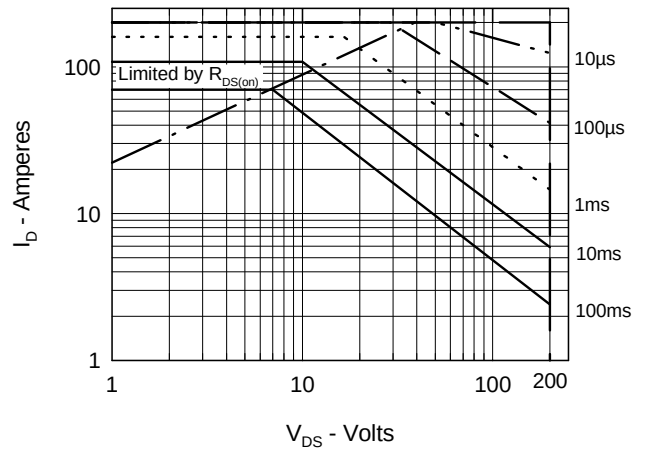


Fig.9 Capacitance Curves

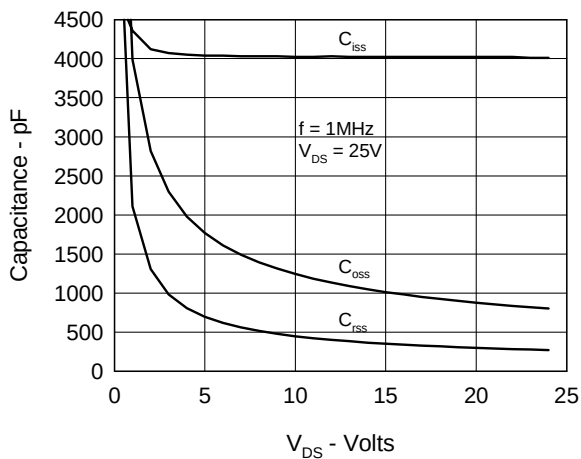


Fig.10 Source Current vs. Source to Drain Voltage

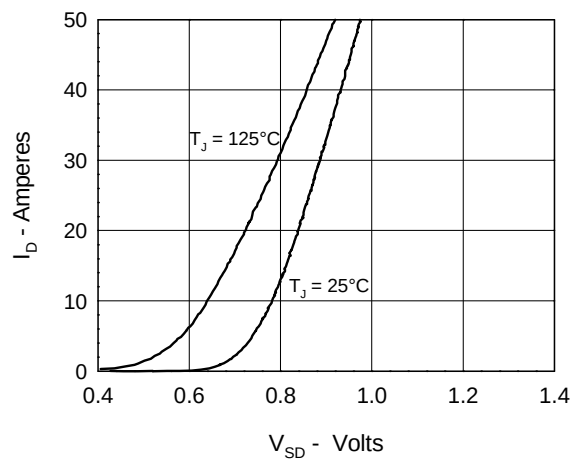
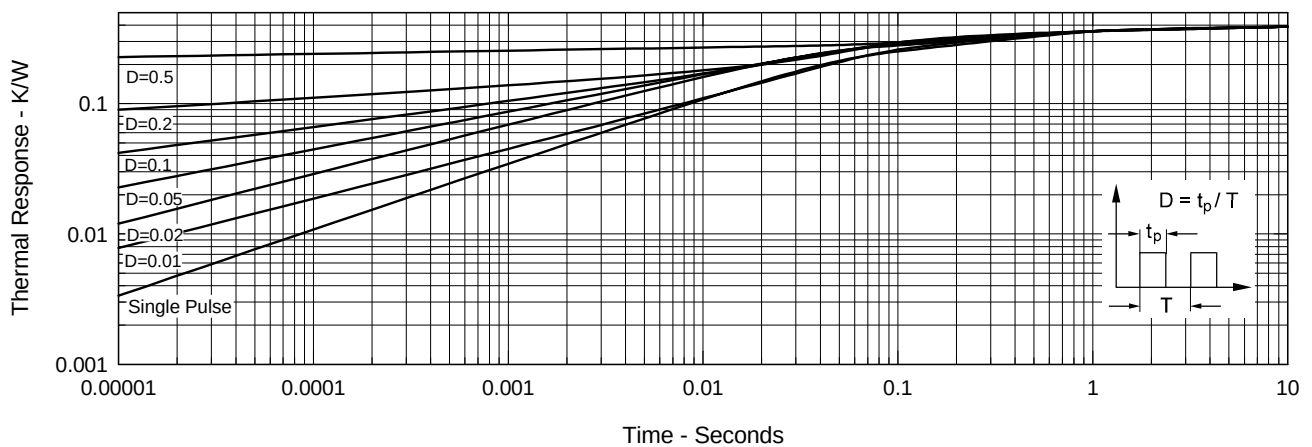


Fig.11 Transient Thermal Impedance





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.